1(54) GRINDING MACHINE

(11) 57-138575 (A)

(43) 26.8.1982 (19) JP

(21) Appl. No. 56-20201

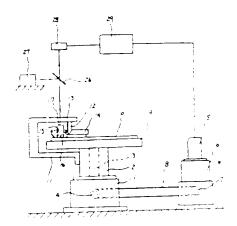
(22) 16.2.1981

(71) HITACHI SEISAKUSHO K.K. (72) KAZUHIRO OGAWA(2)

(51) Int. Cl3. B24B37,04

PURPOSE: To make it possible to work continuously without stopping machine from starting to finish of the work in a grinding machine that laps a transparent work by shooting light to the position of working of a work and receiving the light reflected from the work to detect the amount of working of the work.

CONSTITUTION: A motor 5 is operated and a lapping machine 9 is rotated to grind the lower face of a work 16 that is set in the piercing hole 15 of a work holder 14 with lapping agent supplied to a polishing cloth 10. During the grinding laser light from a laser stimulating device 27 is directed to the grinding face of the work 16 through an objective lens of a weight 17 that is provided on the piercing hole 15, and the laser light reflected from the grinding face is received by a photo sensor 28 and the light is converted into electricity. The output signal from the photo-sensor 28 is input to a control device 29. In this control device 29 the input is compared with a beforehand set reference value. If the output signal coincides with the reference value, the motor 5 is stopped, and the rotation of the lapping machine is stopped, and the work is machined to a specified dimension.



## P公開特許公報(A)

昭57-138575

5tInt. CL<sup>3</sup> B 24 B 37 04

識別記号

庁内整理番号 7610-3C 43公開 昭和57年(1982)8月26日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

54研磨装置

頤 昭56-20201

22出

21特

頭 昭56(1981)2月16日

72発 明 者 小川和裕

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

74発 明 者 川合恒男

横浜市戸塚区吉田町292番地株

式会社日立製作所生産技術研究 所內

79発 明 者 能戸幸一

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

74出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目 5

番1号

四代 理 人 弁理士 薄田利幸

羽 紀 書

- 1 発明の名称 研密装置
- 2 特許請求の疑問

5. 名明口辞妇在提明

本角明は、ラップ加工を行なりための研算技

選に乗り、特に、選男な被加正物の寸点を指移 選に効率よく加工するようにした研磨装置に満 するものである。

ラップ加工は、通常加工面の充くや形状精変を向上させる場合に用いられている。一方、ラップ加工においては、加工条件の変動によって、単位時間当りの加工者が大きく変勢する。 したがって、使加工物の寸法(加工物に対して、独立を高精度に加工する。 母母には、加工物の寸法衛促を何回るくり以し行なって、致加工物の寸法衛促を何回るくり以し行なって、がある。このため、生産性が大のには下する欠点がある。

本発明の目的は、上記した従来技術の次点をなくし、透明な技加工物を加工する額、技加工物を通して加工秩子位置を検出し、主発性を向上させるようにした研磨装置を提供するにある。上記目的を建設するため、本場時にショミはラップ定義の回転中心から適心した確心を中心として回転するケークホルギに保持された被告

7

工物に、ソーノのシメを植動自 異点の、かかり、後加工物の加工加に対し盛度な真通穴が形式され、との質通穴内に、質点穴のように異ながなり、変化の対象が変化を数とて加工を対するようと異ないのは、加工和からの反射元をの加工を対し、加工和からの反射元をの加工を対し、加工和からの反射元をの対した。加工和からの反射元との対策を受けて対域に対するととに対するととは対するととない。
を検出し、前記信号と必要値とかが表現の一実施例を図面にしたがあって説明である。

第1回ないし第3回は本発明の一実施例を示すもので、同辺において、1はベースにして、 軸受2を介して帕3を回転自在に支持し、ブーリ4と軸3の間は関示しない増進装強で動力を 低速するようになっている。5はモータにして 減速級6に結合され、減速後3のブーリノおよ びベルト8を介してブーリ4に動力を伝達し、

ζ

る。26はハーフミラにして、ラップ定盤9が印 転したとき、前記レンズ24の中心が通る軌跡の 一点の上方に配置され、レーザ箔振器27からの レーザ光の一部を反射して、レンズ24を通し、 加工面を照射すると共に、加工面からの反射光 の一部を透過させ、フォトセンサ28に受光させ るようになっている。29は創物手段にして、ア ォトセンサ28からの異気信号に高いて、町紀モ ータ5の電弧を遮断し、モータ5を止めて加工 を終了させる。制如手段29位、胡ろ別に示すよ うに、フォトセンサ28に袋筅され、フォトセン サ28から印加される信号を低升処理な可能な大 きさに増中する増中回略がと、この将中回路が に接続され、増市回路31から印加された信号の ノイズを除去するパンドパスフィルタ32と、と のパンドパスフィルヲ52に接続され、パンドバ スフィルタ32から印加される借移をディジタル 借券に変換する√D変換回転結と、この√D変 典国路33に根拠され、2間の展成3.8を有する 切替スイッチ34と、切替スイッグ34の接点ほに

難るを退転させると、になっている。さばって プ定盤にして、船より上層に固定され、かつ、 |よねにポリンシアプロス10をお迎している。||1 は支持がほにして、コの子がの当にほの一温が 形配軸や2に固定され、性の一等がイナンシブ プロス12の上方に英田している。12位支持船に して、月記支持形材ける一端からポリンングラ ロス10と対向するように見出し、その先輩にベ アリンプ13を介してフークホルダ14を回転可能 で結合している。このリークホルダ14には貫通 穴15が形成され、との異通穴15の中に、被加工 物13かよび連17を図め可能に収容するようにな っている。前記雄17は、第2辺に示すように、 本体18の中央に設付きの異通穴19が穿殺されて いる。この貫通穴19内に交出する蛆受20には、 一次にハンドル27を固定した送り口じ22が回転 自在に支持されている。23はレンス24を保持す る頃にして、その外側面から決出するナット25 が引記送りねじ22と媒合し、送りねじ22の回転 によってレンズ24を弁路させるようになってい

登録され、ルク 変換回路34から印加されるディシメル信号の最大値を基準値として保持回路35に接持回路35に接持回路35に発持した値を選集するラッチ34と、保持回路35に保持回路35に保持回路35に保持回路35に保持回路35に保持回路35に保持回路35に保持回路35に保持回路37に投資を発験する比較回路37に発送され、東京回路37に発送され、東京回路37から回路37から回路37から回路37から回路37から回路37から回路37から回路37から回路37から回路37から回路37から回路37から回路37からでは、メクロが34と保持回路35から印加される関圧を表示するようになり、カラスを保持回路35から印加される関圧を表示するようになっている。

上記の構成において、保持回路35で着準値を 政定するには、まず、ランデアリアナイッでい を押して、保持回路35に設定されている古い着 単値を併去すると共に、切替スイッチ34を選ぶ

6

3銭に切替える。一方 ップ定数とを回転さ せながらゼリンノアクロス10上にラップ削を供 前し、ポリンンアクロス10上にラップ形を対数 させたのち、ラップ定盤りを止め、ワースキャ **ダ14の真適穴15で所定の寸法に加工されたマス** チゲージと確17を伸入する。そして、レーザ系 仮路27からレーサ光を発掘し、ハーフミラ26知 よびレンヌ24を通してマスタゲージとポリシン グクロス10の要独面を服射し、その反射光を、 レンズ24およびハーフミラ26を介してフォトセ ンサ28で受光する。との状態で、ハンドル21を 回し、レンメ24代よって無尤されるレーサ尤の 崩点をマスタゲージとポリッシングクロス10の 接触面に合わせる。とれは、モニタ回路39の袋 示を見ながら、 A/D 変換回路330円力が最大の 化なるようにレンズ24む位置央めを行なりこと により連放される。とのようにして、基準値の 改足が終ると、切替スイック34を接点日斜に切 皆える。一万、瞳17かよびマスチグージを収出 し、資通次15℃接加工物13をセットしたのち、

. 1

なか、茜草値を設定する際に、マスターゲー ジを使用しない場合には、麓17の下端面から所 足の寸法(被加工物16の加工後の寸法)だけ下 方に無点が位置するようにレンス24の位置をセ ットしておき、これを、彼加工物10もしくは河 材質のデミー上に載せて、A/D 変換回路33の出 力が最大値を過ぎるまで研磨し、前記最大値を 必単値として設定すればよい。

以上述べた如く、本発明によれば、研算加工 中に透明な被加工物の加工位置を照射し、その 反射光を受光して技加工物の加工量を検出する ようにしたので、加工開始から加工終了まで投 涙を止めることなく連続して汨エを行なりこと ができ、生産性を大巾に向上させることができ る。また、同一条作で加工量の後出を行なりの で、加工後の技加工物の品質を向上させ、はら つきの少ない製品を得ることができるなどの効 失がある。

## 出面の簡単な説明

領1辺は本発明による研盟装置の一判を示す

頭いを収り、この公舗で、ポリンググでのく 行の上でラップ削を供除してつ、モーチを包作 如させ、ラップ定盤をを回転させる。すると、 法加工知10日前最が行なわれる。このとも、ク ーラボルダ14がポリンンブプロス口に対し個心 位置にあるため、フークポルダ14も、支持軸12 を中心として四転する。したがって、ワークホ ルメ14が1回転する年に、「回づつ、被加工物 16がハーフミラ26の下を通る。 として、破別工 物16がパープミラ26の下に位置したとき、シー ザ光によって照射され、その反射光がフォトセ シサ28で受光され、電気活手に変換される。ノ ォトセンサ28の出力は増市回路31、バンドバス フィルタ32、A/D変換回路35かよび切替スイッ チ34を通り比次回路37に印加され、保持凹路35 **に設定された基準値と比較される。このとき、** A/D 変換回路33の出力と赤準値が一致すると、 比較回路37から信号が発展され、スイッチ回路 38が作動して、モー・5を止める。とのように して、被加工物10は所定の寸法に加工される。

8

構成図、第2回は第1回における難の拡大所面 図、勇る凶は第1凶における制御手段のプロッ ク級凶である。

12: 支持始、 9:ラッブ定盤、

15 : 真适穴、 14:ワークホルダ、

17 : 盛、 16: 被加工物。

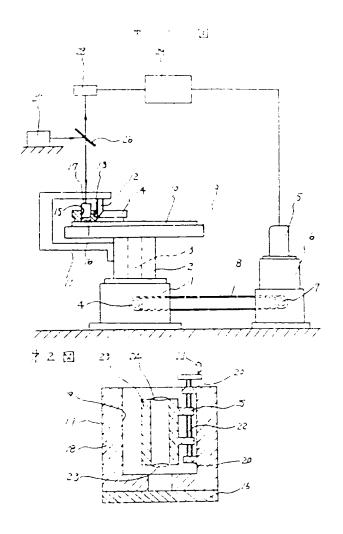
19: 頁道穴、 18: 本体、

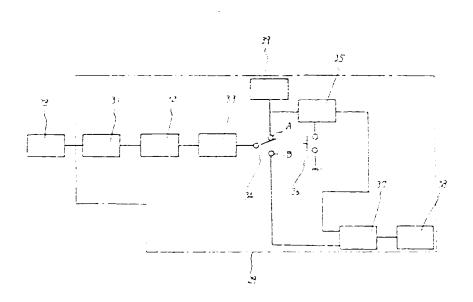
76:ハーフミラ、 24 シレンス、 28:フォトセンサ、

29 日初如手段。

27:レーザ発版群、







Ť

3

J